### (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

#### (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





## (43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. März 2005 (03.03.2005)

#### PCT

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer $WO\ 2005/020383\ A1$

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: 13/24, H01L 23/48

H01R 13/33,

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/CH2003/000569

(22) Internationales Anmeldedatum:

22. August 2003 (22.08.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

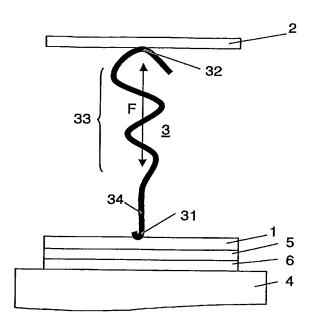
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ABB SCHWEIZ AG [CH/CH]; Brown Boveri Strasse 6, CH-5400 Baden (CH).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HERR, Egon [DE/CH];

Affolternstrasse 154, CH-8050 Zürich (CH). ASSAL, Jérôme [CH/CH]; Müllerstrasse 7, CH-8004 Zürich (CH).

- (74) Anwalt: ABB SCHWEIZ AG; Intellectual Property (CH-LC/IP), Brown Boveri Strasse 6, CH-5400 Baden (CH).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: PRESSURE CONTACT SPRING FOR A CONTACT ARRANGEMENT IN A POWER SEMICONDUCTOR MODULE
- (54) Bezeichnung: DRUCKKONTAKTFEDER FÜR KONTAKTANORDNUNG IN LEISTUNGSHALBLEITERMODUL



(57) Abstract: The inventive pressure contact spring (3) comprises two contacting areas (31, 32) for contacting metallized contact points (1, 2), whereby one contacting area has a contact tip (31). A compressing area (33) is placed between the contacting areas. The contact tip is rounded with an outside radius. In the event of a high spring force, the rounded contact tip automatically penetrates the metallization of the contact point, but only slightly.



### WO 2005/020383 A1



DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

mit geänderten Ansprüchen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.